# Calcolatori Elettronici Sistema di memoria parte prima

Ing. Gestionale e delle Telecomunicazioni A.A. 2008/09 Gabriele Cecchetti

#### Sistema di memoria – parte prima

#### Sommario:

- Banco di registri
- Generalità sulla memoria
- Tecnologie di memoria

#### Riferimenti

- C. Hamacher, "Introduzione all'architettura del Calcolatore", cap. 9, sez. 9.1, 9.2, 9.3.
- G. Corsini "Dalle porte AND OR NOT al sistema calcolatore: un viaggio nel mondo delle reti logiche": cap. "Reti Sequenziali Asincrone"

# Banco di Registri

alcune nozioni fondamentali banco di registri

#### Banco di Registri

- Spesso occorre utilizzare un certo numero di registri, tutti aventi le medesime dimensioni e funzioni.
- Invece di avere tanti registri paralleli indipendenti, è preferibile organizzarli in una struttura a matrice, chiamata banco di registri (register file).
- Il banco di registri permette anche di ridurre i collegamenti necessari.

#### **Funzionamento del Banco**

(1/3)

- Si consideri un banco di 8 registri da 16 bit ciascuno, ovvero un banco 8 x 16.
- Ogni registro è identificato da un indirizzo:
  - □ un numero compreso tra 0 e 7, inclusi
- Gli 8 registri sono pertanto chiamati:
  - □ R0, R1, ..., R7
- Ogni registro contiene 16 bit.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

.

#### **Funzionamento del Banco**

(2/3)

- Per specificare l'indirizzo di un registro occorrono 3 bit, sufficienti a codificare i numeri interi nell'intervallo 0, 1, ..., 7. (con r ≥ 1 registri occorrono \[ \log\_2 r \] bit)
- Le operazioni eseguibili sul banco sono:
  - lettura, ovvero si acquisiscono i 16 bit memorizzati nel registro indirizzato
  - scrittura, ovvero si caricano 16 bit nel registro indirizzato

#### **Funzionamento del Banco**

(3/3)

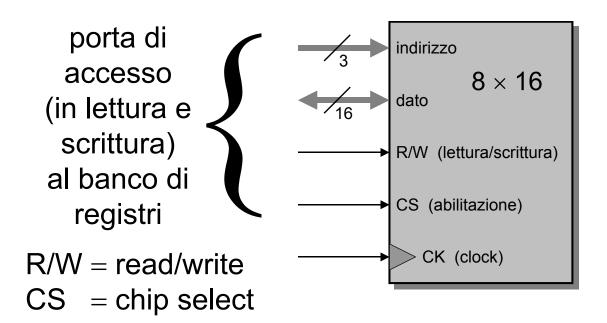
- Il banco dei registri ha i controlli seguenti:
  - 4 ingressi di indirizzo, dove si manda l'indirizzo del registro da leggere o scrivere
  - 8 uscite/ingressi dati, dove si riceve/invia il contenuto del registro da leggere/scrivere
  - un ingresso di comando:
    - lettura o scrittura
  - un ingresso di abilitazione
  - e naturalmente il segnale di clock

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

.

#### Rappresentazione del Banco



#### **Operazioni del Banco**

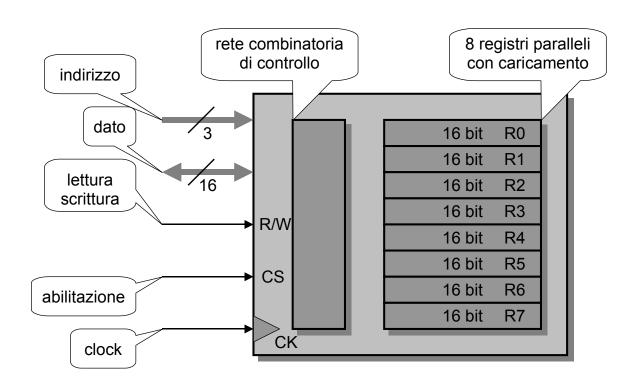
- Se l'abilitazione è attiva (CS = 1):
  - lettura:
    - all'inizio del ciclo si inviano l'indirizzo del registro e il comando di lettura (R/W = 1),
    - verso la fine del ciclo il contenuto del registro viene emesso;
  - scrittura:
    - all'inizio del ciclo si inviano l'indirizzo del registro, il dato da scrivere e il comando di scrittura (R/W = 0),
    - verso la fine del ciclo il dato viene memorizzato nel registro.
- Se l'abilitazione è inattiva (CS = 0), il banco mantiene il contenuto.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

.

#### Struttura del Banco



#### Varianti e Integrazioni

I banchi di registri sono disponibili in svariate dimensioni:

$$8 \times 8$$
,  $16 \times 16$ ,  $32 \times 32$ , e altre ancora

- I banchi più sofisticati hanno più porte di accesso distinte, in lettura/scrittura, o in sola lettura o scrittura, per operare in parallelo su più registri.
- In caso di più porte di scrittura, sono in grado di gestire i conflitti di scrittura.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

11

#### **Uso Caratteristico**

- Il banco dei registri è un blocco funzionale essenziale del processore.
- È usato per realizzare i registri interni del processore, che contengono gli operandi di tipo intero delle istruzioni aritmetico-logiche del processore.
- Esistono anche banchi di registri adattati per operandi di tipo reale (standard aritmetico IEEE-754 per virgola mobile).

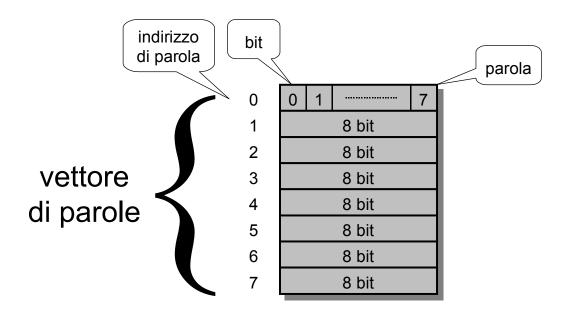
#### Generalità sulla Memoria

Alcune nozioni fondamentali Interfaccia di memoria

#### **Memoria Centrale**

- La memoria è un blocco funzionale di tipo sequenziale complesso.
- Serve per mantenere a tempo indefinito dati e programmi, e per permetterne l'accesso, in lettura o in scrittura.
- Ha una struttura a vettore, i cui elementi sono le parole di memoria.
- Ogni parola di memoria è una sequenza di bit, in numero fissato ≥ 1.

#### Organizzazione a Parole



capacità: 8 parole  $\times$  8 bit per parola = 64 bit

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

15

#### Caratteristiche della Memoria

- Si caratterizza un componente integrato (chip) di memoria specificandone:
  - capacità, misurata in numero totale di bit memorizzabili:
    - di solito si esprime la capacità come prodotto del numero di parole per il numero di bit contenuti nella parola;
  - □ *funzione*: lettura e scrittura, solo lettura;
  - numero di porte di accesso;
  - tempo necessario per l'accesso.

#### Interfaccia di Memoria

(1/3)

- Il contenuto della memoria viene letto o scritto una parola per volta, in un ciclo di clock (più cicli in memorie lente).
- Si accede a una parola di memoria (byte o più lunga) tramite la porta di accesso alla memoria.
- La porta di accesso può funzionare in lettura e scrittura (caso più frequente), solo in lettura e teoricamente anche solo in scrittura (caso poco frequente).

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

17

#### Interfaccia di Memoria

(2/3)

- La porta di accesso alla memoria è costituita dai segnali seguenti:
  - ingressi di indirizzo, che codificano in binario l'indirizzo della parola dove si deve operare:
    - se la memoria ha capacità di  $2^m \ge 1$  parole, occorrono  $\lceil \log_2 2^m \rceil = m$  ingressi di indirizzo;
  - uscite / ingressi di dato, che servono per leggere / scrivere una parola:
    - se la parola ha dimensione di  $n \ge 1$  bit, occorrono esattamente n uscite / ingressi di dato.

#### Interfaccia di Memoria

(3/3)

- La porta di accesso alla memoria è costituita dai segnali seguenti:
  - □ comando di lettura / scrittura, R/W (*read/write*):
    - R/W = 1 lettura,
    - R/W = 0 scrittura:
  - comando di abilitazione, CS (chip select):
    - CS = 1 chip attivo, si può accedere al contenuto,
    - CS = 0 chip in stato di riposo, non si può né leggere né scrivere;
  - comando di abilitazione dati, OE (output enable):
    - OE = 1 le uscite dati sono funzionanti
    - OE = 0 le uscite dati sono isolate.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

19

#### Componente di Memoria



- Componente integrato (chip) di memoria.
- Capacità: 2<sup>m</sup> parole × n bit per parola.
- Spesso il clock non serve o è interno.

#### **Collegamento al Processore**

(1/2)

- Il processore (o l'unità MASTER) pilota l'operazione di accesso a memoria.
- Esso ha due registri interni per pilotare il bus:
  - registro MAR (memory address register), che contiene l'indirizzo della parola di memoria
  - registro MDR (memory data register), per scambiare il dato con la memoria
- L'unità di controllo del processore pilota anche i segnali di controllo del bus.
- Si ritroveranno tali registri e comandi quando si esaminerà la struttura interna del processore.

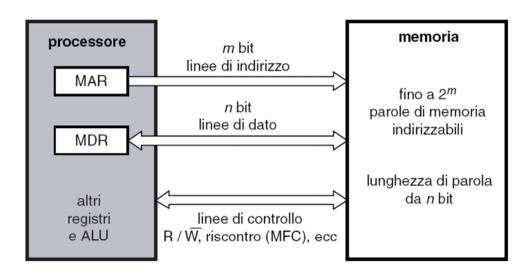
G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

21

#### **Collegamento al Processore**

(2/2)



schema tipico di collegamento memoria / processore, registri interni del processore con funzioni di supporto (e segnali di controllo ausiliari)

# Tecnologia di Memoria I

Cella di memoria RAM statica e dinamica Cella di memoria ROM Matrice di memoria

#### Struttura della Memoria

(1/3)

- Le strutture interne dei componenti integrati di memoria sono molto varie, e pertanto sono disponibili numerose tecnologie di memoria.
- Il modo più naturale per realizzare una memoria (sebbene non adatto a memorie di grande capacità) è costruire una matrice di bistabili, completandola con reti combinatorie di controllo per gestire l'accesso alle parole:
  - memoria RAM statica (SRAM, static RAM)
- RAM sta per Random Access Memory (memoria ad accesso casuale, cioè libero).

#### Struttura della Memoria

(2/3)

- La matrice di bit è strutturata in righe e colonne.
- Una riga della matrice di bit corrisponde a una parola della memoria.
- Ogni riga della matrice di bit ha un indirizzo, che corrisponde alla parola.
- Per leggere una parola, si legge la sequenza di bit memorizzata in una riga.
- Per scrivere una parola, si scrive la sequenza di bit memorizzandola in una riga.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

25

#### Struttura della Memoria

(3/3)

- Per selezionare la riga dove leggere o scrivere, si invia l'indirizzo (emesso dal processore e presente sul bus) a un decodificatore, che attiva la linea di riga.
- Per operare sulla riga selezionata (in lettura o scrittura), si usa un circuito apposito di lettura e scrittura, sensibile al comando emesso dal processore e presente sul bus.
- Per isolare le uscite, si usano porte tri-state (ad alta impedenza), in genere integrate nel circuito di lettura e scrittura.

Esempio (1/3)

 Si consideri una memoria semplicissima con capacità 16 parole × 8 bit per parola.

- Essa ha log<sub>2</sub> 16 = 4 bit di indirizzo.
- Ha ingressi e uscite dati separati (solo per comodità, normalmente ingressi e uscite dati sono congiunti).
- Ha ingressi e uscite dati da 7 bit.
- E ha i due comandi:
  - CS (chip select), e
  - □ R/W (read/write).

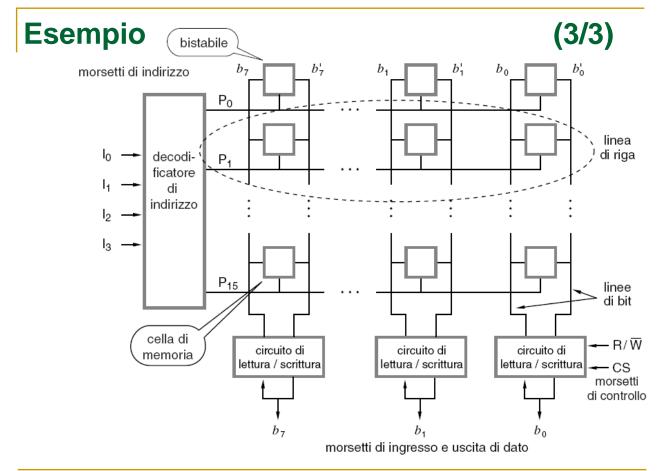
G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

27

# Esempio (2/3)

- La memoria in questione contiene i blocchi funzionali seguenti:
  - matrice 16 righe × 8 colonne di bistabili di tipo D, a sincronizzazione sul fronte
  - $\Box$  decodificatore a 4 ingressi e  $4^2 = 16$  uscite
  - porte logiche accessorie (o "glue logic"), per la funzione di lettura e scrittura
- Il decodificatore attiva la riga (parola) indirizzata, e i circuiti di controllo interpretano ed eseguono il comando (lettura/scrittura).
- Si veda lo schema logico seguente.



G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

29

#### Cella di Memoria RAM Statica

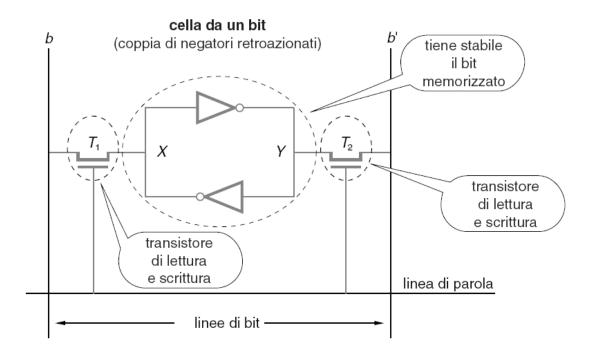
(1/3)

- In linea di principio la cella (da un bit) di memoria SRAM è un bistabile di tipo D (sincrono o asincrono, secondo i casi).
- In realtà, spesso la cella è realizzata risparmiando un certo numero di transitori.
- Di base la cella è costituita da due negatori retroazionati, che realizzano due stati stabili, e una coppia di transistori
  ( interruttori) per leggere e perivere il bit

(= interruttori) per leggere e scrivere il bit.

## Cella di Memoria RAM Statica

(2/3)



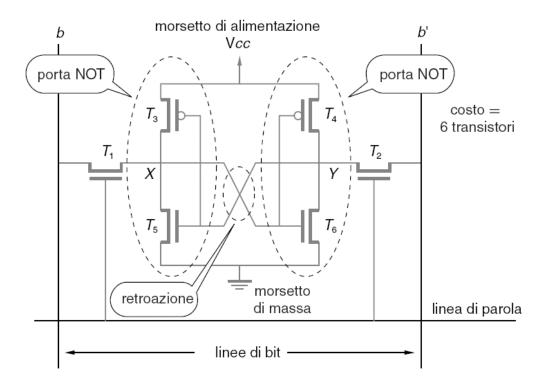
G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

31

#### Cella di Memoria RAM Statica

(3/3)



#### Cella di Memoria RAM Dinamica (1/2)

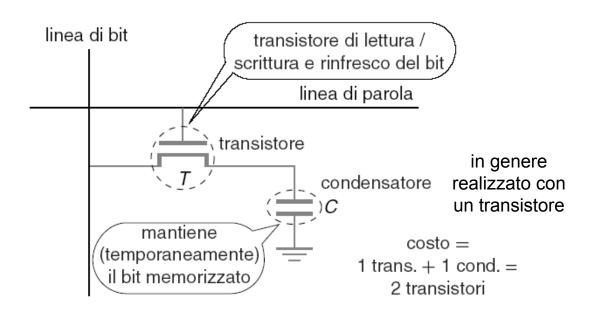
- La cella SRAM (da un bit) consuma parecchi transistori (circa 6 transistori per bit).
- La cella di RAM dinamica (DRAM, Dynamic RAM) ne consuma uno solo, o poco di più.
- Il bit è memorizzato come stato di carica del transistore.
- Lo stato della cella è temporaneo (dura solo qualche millisecondo, poi si altera in modo non riconoscibile).
- Lo stato della cella va rinfrescato (riletto e subito riscritto) periodicamente per mantenerlo in modo persistente.
- L'operazione di rinfresco è effettuata da un circuito apposito, integrato nel componente di memoria.
- La memoria DRAM consuma in media solo circa 1,5 transistori per bit (0,5 è per il circuito di rinfresco).

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

33

### Cella di Memoria RAM Dinamica (2/2)



il circuito di rinfresco qui non è mostrato

#### Cella di Memoria ROM

(1/2)

- La memoria ROM (read only memory) ha contenuto fisso, non modificabile.
- La cella di memoria ROM è una variante semplificata della cella RAM dinamica.
- In sede di fabbricazione (o in seguito, secondo la tecnologia), lo stato del transistore che memorizza il bit viene definito in modo fisicamente persistente e non più modificabile.
- Ciò equivale a fissare lo stato dell'interruttore (aperto o chiuso), in modo definitivo.
- Esistono numerose tecnologie di tipo ROM.

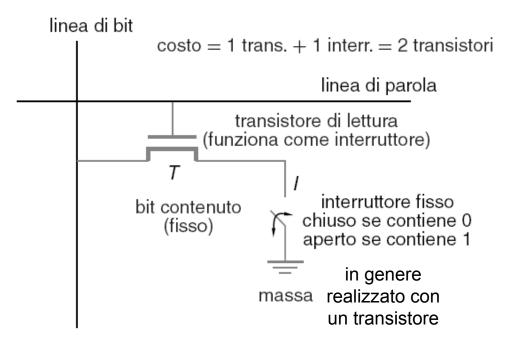
G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

35

#### Cella di Memoria ROM

(2/2)



l'interruttore viene fabbricato in uno stato definito (aperto o chiuso)

# Tecnologia di Memoria II

Decodifica di indirizzo Banco di memoria Tecnologie di memoria

#### **Decodifica di Indirizzo**

- Per costruire memorie di capacità elevata, si aggregano componenti integrati di memoria con capacità inferiore.
- Come primo passo, la matrice di celle da un bit può avere organizzazione diversa da quella dichiarata per la memoria ed esternamente visibile dall'utilizzatore.
- L'indirizzo può essere decodificato in maniera parziale, o suddivisa.

#### **Esempio**

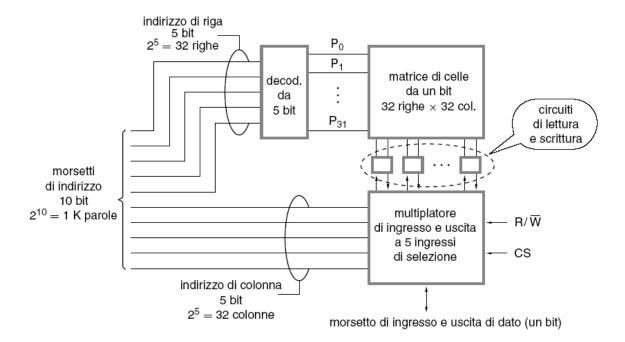
- Struttura esterna apparente della memoria:
  - dimensione indirizzo: 10 bit
  - dimensione dato (parola): 1 bit
  - □ capacità totale: 1024 × 1 bit = 1024 bit
- Struttura interna effettiva della memoria:
  - $\Box$  matrice di 32  $\times$  32 bit = 1024 bit
- I 5 bit più significativi dell'indirizzo vengono decodificati e usati per accedere a una riga della matrice di bit (tra le 32 righe esistenti).
- I 5 bit meno significativi sono usati per selezionare (tramite mux) uno dei 32 bit di riga.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

#### 39

#### **Decodifica Parziale**



organizzazione interna effettiva della memoria e vista esterna

#### **Altre Ottimizzazioni**

- La decodifica dell'indirizzo può anche essere effettuata in due momenti diversi:
  - indirizzo di riga per primo
  - indirizzo di colonna per secondo
- Se si opera su parole di memoria collocate a indirizzi consecutivi, l'indirizzo di riga (o di colonna) non varia per diverse operazioni, lo si può tenere fisso e la decodifica è più veloce.
- Occorrono segnali di controllo aggiuntivi per gestire questi schemi di decodifica più sofisticati (segnali RAS e CAS, si veda il testo).

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

41

#### Banco di Memoria

(1/2)

Sono disponibili componenti integrati di memoria di svariate capacità (e velocità). Per esempio:

64 K 
$$\times$$
 8, 1 M  $\times$  8, 1 M  $\times$  1, 256 M  $\times$  1, ...

- Tuttavia, per ottenere memorie di capacità elevata occorre aggregare più componenti integrati di memoria (chip), realizzando un cosiddetto banco di memoria.
- Il banco di memoria deve avere una struttura possibilmente standard, ed essere scalabile (cioè estensibile per composizione).

Banco di Memoria

(2/2)

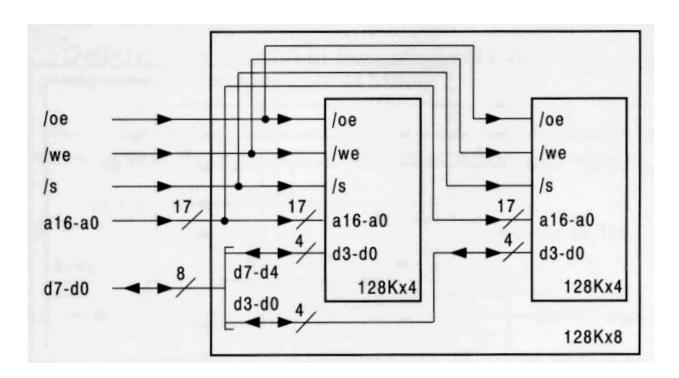
- I banchi di memoria hanno una struttura a matrice di componenti integrati (chip).
- Per aumentare la lunghezza della parola di memoria, si compone una riga di chip di memoria, da usare in parallelo.
- Per aumentare il numero di parole della memoria, si compone una colonna di chip di memoria, da usare in esclusione.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

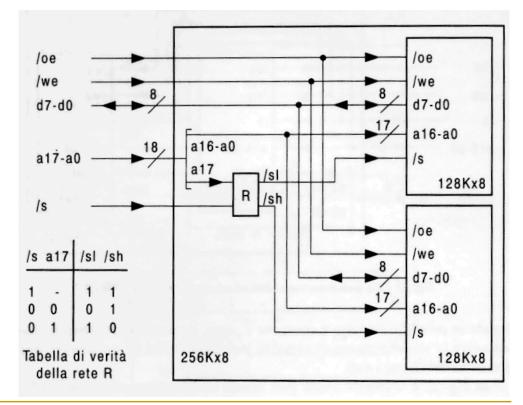
43

#### Banchi di memoria: espansione bus dati



# Banchi di memoria: espansione bus

indirizzi



G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

45

#### **Esempio**

(1/3)

- Si supponga di disporre di 16 chip di memoria da 512 K x 32 bit ciascuno.
- Si desidera ottenere un banco di memoria da 2 M × 8 bit complessivi.
- Il numero di chip è sufficiente:
  - $\Box$  16 (512 K × 8) = 64 Mbit
  - $\square$  2 M  $\times$  32 = 64 Mbit
- Occorre comporre una matrice 4 x 4:
  - 4 righe di 4 chip di memoria ciascuna

**Esempio** (2/3)

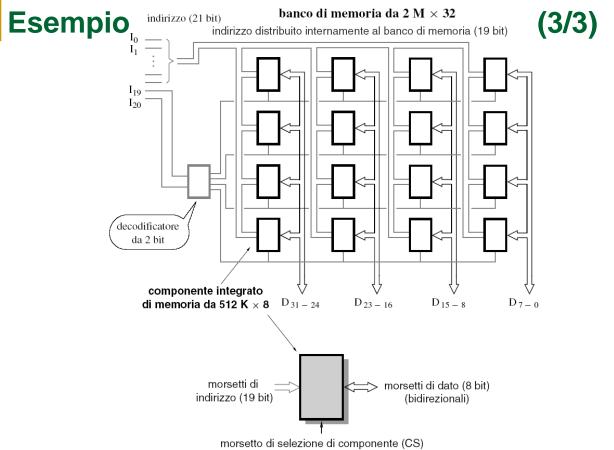
L'indirizzo del banco è da 21 bit, perché 2<sup>21</sup> = 2 M.

- I 2 bit più significativi dell'indirizzo vanno al decodificatore, che genera in esclusione il segnale di attivazione (CS) di una delle 4 righe di componenti.
- I 19 bit meno significativi dell'indirizzo vanno in parallelo alle 4 righe, ma solo quella attiva li prende in esame.
- Le linee dati e il comando di lettura/scrittura vanno in parallelo alle 4 righe, ma solo quella attiva li prende in esame:
  - il comando viene interpretato ed eseguito,
  - la parola passa sulle linee dati (in lettura o scrittura).

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

47



#### Memoria Interallacciata

- Il banco di memoria, costituito da vari componenti integrati, può anche avere struttura interallacciata (interleaved).
- L'idea di fondo è che parole consecutive di memoria stiano in componenti integrati di memoria differenti, secondo vari schemi possibili di interallacciamento.
- Se si legge (o scrive) una successione di n parole consecutive (per esempio scandendo sequenzialmente un vettore di parole, numeri, ecc), le n letture (o scritture) hanno luogo in componenti diversi.
- È allora possibile effettuare gli n accessi tutti in parallelo, o almeno sovrapporli in parte temporalmente.
- Come risultato l'accesso sequenziale a un blocco di n parole è accelerato, rispetto al caso senza interallacciamento.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

4

#### Tecnologie di Memoria

- Esistono svariate tecnologie di memoria.
- Tali tecnologie dipendono da vari fattori:
  - capacità della memoria;
  - □ tempo di accesso a una parola (in lettura o scrittura);
  - politica di accesso alla parola:
    - lettura e scrittura.
    - sola lettura,
    - programmabilità sul campo,
    - immodificabilità:
  - stabilità del contenuto: volatile o persistente;
  - e costo del componente.

#### **RAM Statica (SRAM)**

- Memoria RAM (Random Access Memory) realizzata come matrice di bistabili.
- Capacità medio-piccola (da K a M parole).
- Tempo di accesso molto breve (1 ns o meno).
- Funziona sia in lettura sia in scrittura (non necessariamente alla stessa velocità).
- Volatile: senza alimentazione il contenuto della memoria svanisce (si tampona con batteria).
- Usi: svariati, in particolare come banco di registri interni di processore e come cache.

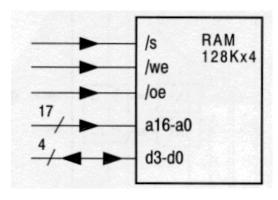
G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

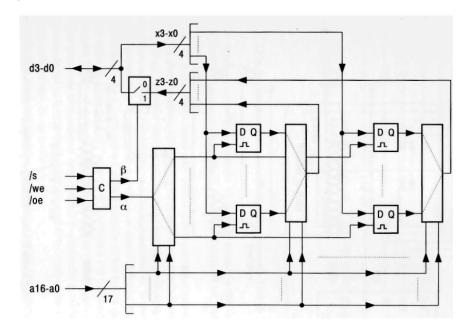
51

#### **RAM Statica: piedinatura**

- /s → selezione
- /we → abilitazione scrittura
- /oe → abilitazione lettura
- a16-a0 → indirizzo
- d3-d0 → dati (var. bidirezionali)



#### **RAM Statica: sintesi**



/s	/we	/oe	α	β
1	-	-	0	0
0	1	1	0	0
0	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	0	0.1	-	

Tabella di verità della rete C

 Matrice di D-latch con logica combinatoria e porte 3-state per selezionare le locazioni di memoria e distinguere le operazioni di lettura da quelle di scrittura.

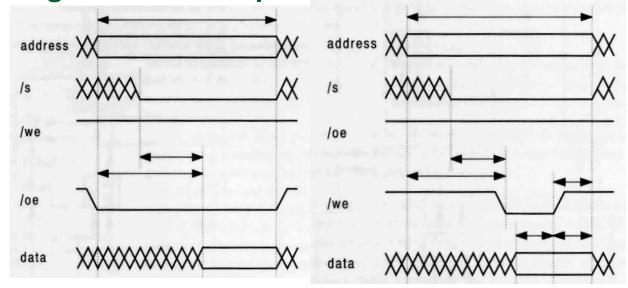
G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

53

# **RAM Statica:**

diagramma di temporizzazione



Ciclo di lettura

Ciclo di scrittura

#### **RAM Dinamica (DRAM)**

(1/2)

- La memoria SRAM consuma parecchi transistori per bit memorizzato (circa 6 transistori per bit).
- La tecnologia DRAM usa solo circa 1,5 transistori per bit memorizzato.
- Essa sfrutta il fenomeno dell'accumulo temporaneo di carica sul transistore.
- Internamente il componente di memoria DRAM contiene un circuito di rinfresco che rigenera le cariche sui transistori prima che queste svaniscano.
- La tecnologia memoria DRAM ha struttura molto regolare, e può raggiungere una densità di transistori estremamente elevata.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

55

# **RAM Dinamica (DRAM)**

(2/2)

- Memoria RAM realizzata come matrice di transistori, ad altissima densità.
- Capacità grande-grandissima (da M a G parole), non conviene farla piccola.
- Tempo di accesso medio (10 ns 100 ns).
- Funziona sia in lettura sia in scrittura (non necessariamente alla stessa velocità).
- Volatile: senza alimentazione il contenuto della memoria svanisce (batteria tampone).
- Usi: numerossisimi, la memoria centrale dei calcolatori normalmente è DRAM.

#### **ROM**

- Memoria ROM (Read Only Memory) realizzata come matrice di transistori in stato di apertura o chiusura fisso.
- Capacità grande (da M a G).
- Tempo di accesso medio (10 ns 100 ns).
- Funziona in sola lettura.
- Persistente: il contenuto permane anche in assenza di alimentazione.
- Usi: per memorizzare programmi permanenti, non modificabili (software di base, e simili).
- Valida per grandi volumi di produzione.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

57

#### Memoria Programmabile sul Campo (1/2)

- Serie di tecnologie di memoria derivate dalla tecnologia ROM, con raffinamenti vari.
- Capacità e tempo di accesso simili a ROM.
- Funzionano in sola lettura e sono persistenti.
- Ma sono programmabili sul campo (field programmable), cioè il contenuto della memoria è definibile dopo la fabbricazione.
- In alcune di tali tecnologie, si può riprogrammare la memoria più volte.
- Usi: piccoli volumi di produzione, prototipi.

#### Memoria Programmabile sul Campo (2/2)

- La programmazione è un'operazione speciale:
  - si arresta il funzionamento normale della memoria
  - □ si sostituisce l'intero contenuto (non parte di esso)
- La programmazione va fatta tramite una macchina programmatrice apposita:
  - PROM: programmabile una volta sola
  - EPROM: cancellabile più volte con raggi UV
  - EEPROM: cancellabile più volte elettricamente (si può anche scrivere un solo byte per volta)
- In EEPROM il circuito di programmazione è integrato nella memoria stessa.

G. Cecchetti

Calcolatori Elettronici per Ing. Gestionale e Telecomunicazioni

59

#### **Memoria FLASH**

- Tecnologia di memoria abbastanza recente con tempo di accesso simile a quello della tecnologia DRAM (o solo di poco inferiore).
- Funziona sia in lettura sia in scrittura (la scrittura però è a blocchi di byte).
- Persistente: il contenuto permane anche in assenza di alimentazione (per alcuni anni).
- Molti usi e in rapido aumento:
  - dati multimediali (immagini statiche, sequenze audio e video)
  - programmi fissi ma periodicamente aggiornabili

#### **Tabella Riassuntiva**

tipo	categoria	modalità di cancellazione	scrittura byte	volatile	usi specifici
SRAM	lett/scritt	1	si	si	cache
DRAM	lett/scritt	-	si	si	mem. centrale
ROM	sola lett	nessuna	no	no	grandi vol.
PROM	sola lett*	nessuna	no	no	piccoli vol.
EPROM	sola lett*	luce UV	no	no	prototipi
EEPROM	sola lett*	elettrica	si (lenta)	no	prototipi
FLASH	lett/scritt	elettrica	a blocchi	no	multimedia

\*Le memorie cancellabili vengono talvolta qualificate come "memorie prevalentemente a sola lettura" (*read-mostly*), invece che "a sola lettura" (read-only).